Mi MP 1



- Płyta montażowa
- Wymiary w. x sz. x. gł.: 115 x 259 x 4 mm
- nadaje się do Obudowa pusta Größe: 1, 2, 3, 4, 6

DANE POŁĄCZENIA

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Dostarczona akcesoria:	Materiały mocujące
nadaje się do wielkości obudowy:	1, 2, 3, 4, 6

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Miejsce montażu:	Do instalacji osłoniętej
Maksymalna temperatura otoczenia 24 godz.:	35 °C
Temperatura otoczenia:	-5 °C do +40 °C
Względna wilgotność powietrza:	≤ 50% w temp. 40°C, ≤ 100% w temp. 25°C

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

Materiał:	Laminat papierowy, powlekany
Odporność na temperaturę:	-40 °C do +120 °C
Obróbka powierzchni:	Powlekana

WYMIARY

Wysokość:	115 mm
Szerokość:	259 mm
Głębokość:	4 mm
Masa netto:	0,172 kg
Grubość materiału:	4 mm

Zezwolenia

Zgodność ze standardami:	DIN EN IEC 61439-2

DANE DYSTRYBUCYJNE

Numer produktu:	2000016
EAN:	4012591650164
Jednostka opakowaniowa:	1
Numer taryfy celnej:	85371098
Klasa ETIM:	DYNAMIC: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-9.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-8.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-7.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-6.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-5.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-4.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board

TEKSTY OFERT

Zestaw rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia w formie skrzynki zamkniętych w materiale izolującym wg IEC 61439 -2 do zabudowy naściennej. Obudowy muszą nadawać się do montażu na zewnątrz, zwracać uwagę na

wpływ warunków klimatycznych na środki eksploatacyjne. Podstawy i pokrywy skrzynki z poliwęglanu odpornego na uderzenia, bez halogenu i silikonu, kolor RAL 7035, pokrywa przezroczysta z szybkimi zamkami do uruchamiania narzędziowego. Palność zgodnie z IEC 60695-2-11 badanie drutem żarnikowym + 960°C. Maksymalna absorpcja wody 10 mg wg DIN 53473. Zabezpieczenie: izolacja ochronna (klasa izolacji II). Produkt: rozdzielnia Mi HENSEL.
Płyta montażowa z materiału izolującego Mi MP 1, grubość 4 mm, do obudów pustych Mi o rozmiarach 1, 3 i 4

RYSUNKI

